

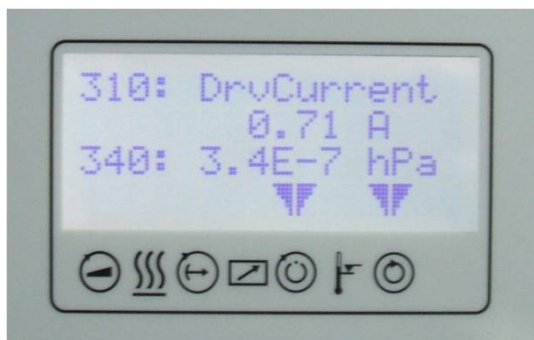
# 真空封着技術

LED・ICタグ・磁気センサー等の機能部品を $1 \times 10^{-4}$ Pa以下の高真空中で使用可能とする、真空封着技術を提供します。  
各種真空封着デバイスの開発・試作品製作・製品製造を承ります。

高真空対応のLEDヘッド(試作品例)



高真空槽内での発光例



排気開始後15時間後の到達真空度  
 $1E-6$ hPa未満